PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE ELASTIC SHEET FOR MANUFACTURING ELECTRONIC PART AND MANUFACTURE OF LAMINATED TYPE CHIP PART

Patent number: JP3276710 (A)

Also published as:

Publication date:

1991-12-06

JP2979330 (B2)

Inventor(s):

SHIOZAWA KEISHIN; TOSAKA SHOICHI; TAKAHASHI AKIRA

Applicant(s):

TAIYO YUDEN KK

Classification: - international:

H01G4/12; H01G4/30; H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-

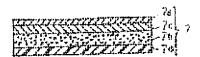
7): H01G4/12; H01G4/30

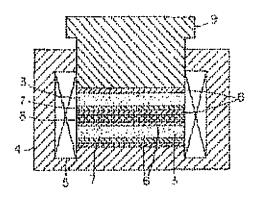
- european:

Application number: JP19900075473 19900327 Priority number(s): JP19900075473 19900327

Abstract of JP 3276710 (A)

PURPOSE: To equalize pressure in the presence of an elastic material layer on contact bonding by interposing a pressure-sensitive adhesive elastic sheet for manufacturing an electronic part with the elastic material layer and a pressure-sensitive adhesive layer, contact-bonding the superposed body of ceramic green sheets with circuit element films and forming a contact-bonded laminate. CONSTITUTION: The slurry of a ceramic material using polyvinyl butyral as a binder is formed through a doctor blade method, etc., in a ceramic green sheet. Forty ceramic green sheets with inner electrode coating are superposed, thus forming a superposed body 3.; These superposed bodies 3, 3 are received in the forms 5 of the bottom force 4 of a mold. but release paper 6 is spread on the bottom of the bottom force 4 at that time, and pressuresensitive adhesive elastic sheets 7 for manufacturing an electronic part are stacked onto the release paper 6. A base material film 7a, an elastic material sheet 7b and a foamed pressuresensitive adhesive layer 7c are laminated by adhesives, etc., in the pressure-sensitive adhesive elastic sheet 7 for manufacturing the electronic part, a separator 7d easily peelable on nonuse is formed onto the foamed pressure-sensitive adhesive laver 7c, and the sheet 7 is used by peeling the separator 7d.





Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-276710

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月6日

H 01 G 4/12 4/30

3 6 4 3 1 1 Z 3 1 1 F 7135-5E 7924-5E 7924-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

ᡚ発明の名称

電子部品製造用粘着剤付弾性材シート及び積層型チツブ部品の製造

方法

②特 頤 平2-75473

彰

@出 願 平2(1990)3月27日

@発 明 者

塩 澤

坂

啓 進

東京都台東区上野6丁目16番20号

太陽誘電株式会社内

個発明者

正 一

東京都台東区上野6丁目16番20号

太陽誘電株式会社内

個一発明 者高 橋

東京都台東区上野 6 丁目16番20号

太陽誘電株式会社内

愈出 願 人 太陽誘電株式会社

登

東京都台東区上野6丁目16番20号

19代理人 弁理士佐野 忠

明 和 書

1. 発明の名称

電子部品製造用粘着剤付弾性材シート及び積 層型チップ部品の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 弾性材層と、粘着剤脂を少なくとも有する 電子部品製造用粘着剤付弾性材シート。
- (2) 粘着剂描は発泡性材屑を介して設けられていることを特徴とする網求項1 記載の電子部品製造用粘着剤付彈性材シート。
- (3) 弾性材層は分離可能に設けられていることを特徴とする請求項1 又は2 記載の電子部品製造用粘着剤付弾性材シート。
- (4) 複数の電子回路要素整膜を形成したセラミックグリーンシートを複数枚重ねた重ね体の少なくとも1つを圧着することによりそれぞれの重ね体の圧着積層体を形成し、該圧着積層体を個々の回路単位毎に分割するダイシングを行う工程を経て積層型チップ部品を得る積層型チップ部品の製造方法において、上配圧者しようとする重ね体毎

に構求項1 ないし4 いずれかに記載の電子部品製 造用粘着剤付弾性材シートをそれぞれの圧着積層 体に粘着剤層が接着するように介在させて圧着す ることを特徴とする積層型チップ部品の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、积層型チップ部品として例えば积層型コンデサを得る際に、複数の内部電極監膜を形成したセラミックグリーンシートの複数枚を重ね合わせた重ね体を圧着して圧者积層体とするときの圧着方法を改善した積層型チップ部品の製造方法及びこれに用いる電子部品製造用粘着剤付弾性材シートに関する。

(従来技術)

セラミックグリーンシートは、積層セラミック コンデンサを得る場合等に用いられるものであっ て、セラミックの原料粉末を樹脂等のバイングー と混合しシート状に成形したものである。これを 積階セラミックコンデンサにするには、その複数 校がその主面に電極を形成してから積層されて焼 成される。

ところで、 駅間セラミックコンデンサの寸法は 数ミリメータ単位であるので、これらが一度に多 数得られるように、 多数の内部電極盤膜を形成し た大きなセラミックグリーンシートを積み重ね、 この重ね体をさらに多数組重ねて圧着し、 得られ たそれぞれの圧着視信体を個々のコンデンサの単 位に分割してから焼成することが行われている。

この際、 重ね体の相互の間及び両端には離型紙が挟み込まれ、相互に融着したり、プレス機のプレス面にセラミックグリーンシートが付着しないようにしている。また、圧者積層体を分割するときは、分割した個別体が離散しないように、粘着シートに圧者積層体の一端面を接着させた後、カックーで裁断する、いわゆるグイシングを行っている。

このようにセラミックグリーンシートの重ね体 相互間に離型紙を挟んで圧着する工程と、これに より得られた個々の圧着積層体に粘着シートを接 者させてダイシングをする工程を行なうと、前者

3

ンシートの1 暦おきにその左右両端部に交互に内 部電極整膜が引き出されている、いわゆるエンド マージン部分と、セラミックグリーンシートのみ の、いわゆるサイドマージン部分のそれぞれにお いて厚さが異なる。

・ そのため、圧着時にセラミックグリーンシートの 度ね体全体に均一な圧力が加わらず、 ① 内部 電極整 級がセラミックグリーンシートから 離れる (デラミネーション) 場合があり、また、 ② 圧 着根 遺体をグイシングして得たチップの内部 戦極 整膜の重なる 积 指部分 は内部 銀 極 を 内包しない サイドマージンの 积 肩部分に比べて 強度が弱い、 という問題 点がある。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記課題を解決するために、弾性材層と、粘着剤層を少なくとも有する電子部品製造用粘着剤付弾性材シートを提供するものである。この際、粘着剤層は発泡性材層を介して設けられていることも好ましく、また、弾性材層は分離可能に設けられていることも好ましい。

の工程でプレス機が必要となるのみならず、後者の工程でも圧着積層体と粘着シートとの接着を確実にするためにプレス機が必要となり、これののプレス機で作業を必要となる。また、これらのプレス機で作業を行るには金型にセラミックグリーンシートの散わるいは圧者積層体を装着する手間が必要となり、粘着シートの接着工程を必要とすることと併せ、作業能率を懸くする。

このような欠点を改善するために、セラミック グリーンシートの重ね体をその一端及びそれぞれ の重ね体の間に粘着シートを介在させて金型に装 着し、プレス機でプレスした後、得られた個々の 圧着租層体をダイシングすることも行われている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このように粘着シートを接着させる工程をセラミックグリーンシートの重ね体の 圧着工程で行っても、この重ね体は内部電極強膜 がそれぞれのセラミックグリーンシートを介して その中央部分で重なる部分と、セラミックグリー

4

また、本発明は、複数の電子回路要素館換をおた成したセラミックグリーンシートを複数枚質ねたた 遺ね体の少なくとも I つで圧着することに 該圧 発 報 を 形成 りん で の 重ね体の 圧 着 積 層 体 を 形成 りん で の 単位 毎 に 分 部品 を 得る 積 は と で れぞれの 間 神 位 年 で で 、 な 配 居 だ 着 利 層 で ことを れぞれの 圧 着 す る と で 介 在 さ せ で れ で に か 在 さ せ で に か で で に か で で に か で で に か で で に か で で に か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で で か で で か で で か で で か で で か で で か で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で か で で

(作用)

弾性材層と粘着剤層を有する電子部品製造用粘 者剤付弾性材シートを介在させて回路要素館膜を 有するセラミックグリーンシートの重ね体を圧若 し圧着積層体を形成すると、この重ね体が回路要 素塗膜の有無によって厚さが異なっても、圧着の 際に圧力を弾性材層の存在により均一化すること ができる。 (実施例)

次に本発明の一実施例を説明する。

第1図に示すように、セラミックグリーンシート1、1・・にその両側及びその左右端部に交互に余白を残して内部電極筆鞭2、2・・を形成してこれらを積み重ね、内部電極警膜がセラミックグリーンシートを介してその中央部で重なり、かつセラミックグリーンシート1層ごとに内部電極 2000年度の関係を表現しているようにする。

なお、セラミックグリーンシートはポリビニルプチラールをバインダーとしたセラミック材料のスラリーをドクタープレード法等により形成したもので、これに導電ベーストをスクリーン印刷することにより内部電極塗験が形成される。

上記の内部観極整膜付きのセラミックグリーンシートは、40枚が積み重ねられて重ね体3が形成される。第4図に示すように、これらの重ね体3、3が金型の下型4の型枠5内に収容されるが、この際下型4の底部に離型紙(シリコン化合物等の離型剤処理したもの)6を敷き、その上に第2

図に示す電子部品製造用粘着剤付罪性材シート? を重ね合わせる。

この電子部品製造用粘着剤付弾性材シート7 は、 基材フィルム7a、弾性材シート7b、発泡粘着剤層 7cを接着剤等で貼り合わせたもので、不使用時は 制離容易なセパレータ7dが発泡粘着剤層7c上に設 けられており、これを制離して使用される。上記 基材フィルムとしては、ポリエチレンテレフタレ ート等が、また、上記弾性材シートとしては伸縮 性を有するもので、例えば、ポリプロピレン等の 発泡体から得られるものが好ましい。

上記発泡粘着剤層としては、約100 で位に加熱すると発泡する発泡材料に粘着剤を整布したもので、例えば日東電工社製ニットー発泡はく離性シートNO.3195 シリーズが挙げられる。

上記電子部品製造用粘着剤付弾性材シート? は 第4 図において発泡粘着剤層?cを上側にして用い られ、その上に上配置ね体3 を重ね、さらにその 上に上記と同様の離型紙6 を重ねる。次に剛直な 中敷板8 を重ね、その上に上記と同様に離型紙5、

7

電子部品製造用粘着剤付弾性材シート7、重ね体 3、離型紙6を順次積み重ね、その上に金型の上 ぶた9を装着し、加熱しながら押圧する。

このようにすると、重ね体3、3は圧着されるが、その際電子部島製造用粘着剤付弾性材シート7 の弾性材シート7bが存在するので、内部を極整膜2、2・・がセラミックグリーンシートのおれぞれの層間に存在する場合、その1層ごとに存在する場合、セラミックグリーンシートのみしか存在しない場合で重ね体に厚みに差異があって差異をその弾性により緩和し、その圧力を均一化する。

このようにして飯ね体3、3を押圧した後、上 がた9を外し、型枠5内のものを取り出すと重ね 体3、3は圧着積層体として得られるが、離型紙 6、6は容易に分離できるので、圧着積層体には 電子部品製造用粘着剤付弾性材シート7が接着し たままになっている。

これをダイシング工程に送り、ここでダイシン

Я

グを行うと、個々のコンデンサ単位毎の圧着積層体が電子部品製造用粘着剤付弾性材シート7 に付着したままで得られる。この状態で約100 でに加熱し、上記発泡粘着剤構7cを発泡させて個々の圧着積層体をこのシートから創離する。このようにして得られた個々の圧着積層体は焼成工程等を経てセラミックコンデンサが完成される。

上記の電子部品製造用粘着剤付弾性材シート?は、弾性材シート?bを分離できないものであったが、第3 図に示すように弾性材シート?bと発泡指着剤層?cと、基材フィルム?fを制力を使いると、変化性材シート?bを備えたまま使用し、グロスをでいるでは、上記電や用し、グロスを使いるでは、上記電機関係をがインクを表すると、変形によりがインクを表ができる。とを避けることができる。

上記電子部品製造用粘着剤付弾性材シート? は

税盾セラミックコンデンサを製造する場合に用いたが、セラミックコンデンサの製造工程におけるマスキング、一般電子部品の製造工程における装面の保護用にも用いられる。これらの場合も他のものと接触するときにその緩衝用等として有効である。また、税盾ICチップ部品の製造の際にも用いられる。

(発明の効果)

 焼成して得られた積層セラミックコンデンサの内 部電極の有無による強度の不均一を避けることが できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は内部電極塗膜を有するセラミックグリーンシート重ね体の断面図、第2図は本発明の一実施例の粘着剤付弾性材シートの断面図、第3図は他の実施例の粘着剤付弾性材シートの断面図、第3図は4図は本発明の一実施例の方法により圧着段階体を製造する工程を示す断面図である。

図中、7bは彈性材シート、7cは発泡粘着剂層、 3 は重ね体、7 は電子部品製造用粘着剤付彈性材 シートである。

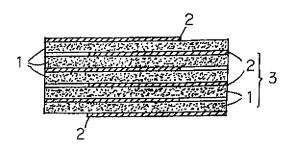
平成2 年3 月27日

特許出願人 太陽誘電珠式会社 代 理 人 弁理士 佐野 忠 日本

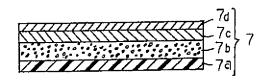
12

11

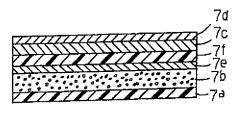
第1図



第 2 図



第3図



第4図

